

Title (en)  
METHOD FOR APPLYING THIN GLASS TO A THERMOPLASTIC RESINOUS SUBSTRATE.

Title (de)  
VERFAHREN ZUM ANBRINGEN EINER DÜNNEN GLASSCHICHT AUF EINE THERMOPLASTISCHE HARZUNTERSCHICHT.

Title (fr)  
METHODE PERMETTANT D'APPLIQUER UNE FAIBLE EPAISSEUR DE VERRE A UN SUBSTRAT RESINEUX THERMOPLASTIQUE.

Publication  
**EP 0190289 A1 19860813 (EN)**

Application  
**EP 85904055 A 19850813**

Priority  
US 64033784 A 19840813

Abstract (en)  
[origin: WO8601153A1] A method for protecting thermoplastic substrates from abrasion and chemical solvent attack which method contains the steps of: adhering a sheet of thin glass from about 0.3 mils to about 20 mils in thickness to a thermoplastic substrate with a solventless photocurable adhesive composition and irradiating said adhesive composition to effect a cure.

Abstract (fr)  
Une méthode pour protéger les substrats thermoplastiques contre l'abrasion et l'attaque par des solvants consistant à faire adhérer une feuille de verre mince, d'une épaisseur comprise entre environ 0.3 mils et environ 20 mils, à l'aide d'une composition adhésive photopolymérisable exempte de solvants, et à irradier ladite composition adhésive pour en réaliser la polymérisation.

IPC 1-7  
**B32B 17/10; C03C 27/12**

IPC 8 full level  
**B32B 17/10** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**B32B 7/12** (2013.01 - US); **B32B 17/10018** (2013.01 - EP US); **B32B 17/1033** (2013.01 - EP US); **B32B 17/10697** (2013.01 - EP US);  
**B32B 17/10706** (2013.01 - EP US); **B32B 17/10743** (2013.01 - EP US); **B32B 17/10899** (2013.01 - EP US); **B32B 27/308** (2013.01 - US);  
**B32B 27/365** (2013.01 - US); **B32B 2307/584** (2013.01 - US); **B32B 2310/0831** (2013.01 - US); **B32B 2333/12** (2013.01 - US);  
**B32B 2369/00** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)  
See references of WO 8601153A1

Designated contracting state (EPC)  
DE FR GB IT NL

DOCDB simple family (publication)  
**WO 8601153 A1 19860227**; EP 0190289 A1 19860813; JP S61503016 A 19861225

DOCDB simple family (application)  
**US 8501528 W 19850813**; EP 85904055 A 19850813; JP 50359785 A 19850813